

TSMC oslovila Nvidii, AMD a Broadcom s nabídkou na vytvoření společného podniku

12.3.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

Agentura Reuters uvedla, že společnost TSMC oslovila Nvidii, AMD a Broadcom s nabídkou na podíly ve společném podniku, který by vlastnil a provozoval továrny výrobce čipů Intel.

Podle návrhu by **TSMC** řídila provoz divize výroby čipů společnosti **Intel**, ale její podíl by nepřesáhl 50 %, uvedla Reuters s odkazem na osoby obeznámené s touto záležitostí. Mezi oslovenými je i **Qualcomm**.

Každá konečná dohoda by podle Reuters potřebovala schválení od administrativy prezidenta Trumpa.

Zdroj: Reuters, Bloomberg

Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/307573-tsmc-oslovila-nvidii-amd-a-broadcom-s-nabidkou-na-vytvoreni-spolecneho-podniku>